

成都硅宝李步春董事当选密封材料分会副会长



由中国建筑防水协会主办的“中国建筑防水协会建筑密封材料分会2014年年会暨技术研讨会”，于2014年7月1日在广西南宁沃顿国际大酒店隆重召开。硅宝科技董事李步春代表公司参加本次会议，并当选建筑密封材料分会副会长。

来自密封材料、门窗幕墙、装饰装修等行业从事科研、设计、检测、生产、施工、原材料生产和销售的200余名代表参加了会议。会议由中国建筑防水协会密封材料分会秘书长朱德明主持。中国建筑防水协会副理事长姜永彪、中国建筑金属结构协会副秘书长黄圻等行业领导出席了会议并致辞。

会上，中国建筑防水协会密封材料分会秘书长朱德明宣读了关于分会第二届领导机构成员的批复，硅宝科技董事李步春当选建筑密封材料分会副会长并领取了聘任证书。

硅宝科技李步春表示，当选副会长一职，他深感责任重大，希望以后积极履行副会长义务，加强对整个密封材料行业的了解，为分会的发展积极建言献策。

作为国家标准的起草人之一和行业专家，李步春董事在年会附设的技术研讨会上，围绕密封材料的国内外发展现状、产业政策、标准检测、产品研发、生产技术等内容，与专家、学者们进行了深入沟通和交流。通过交流，使得参会代表了解了国内外最新的密封材料发展动态，增强了大家对我国密封胶行业发展的信心！

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/63987.html>